

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 3 区分
【発行日】平成 17 年 7 月 21 日 (2005.7.21)

【公開番号】特開 2000-63788 (P2000-63788A)

【公開日】平成 12 年 2 月 29 日 (2000.2.29)

【出願番号】特願 平 10-229199

【国際特許分類第 7 版】

C 0 9 J 163/00

C 0 9 J 7/02

C 0 9 J 183/10

H 0 1 L 21/60

H 0 5 K 3/32

【F I】

C 0 9 J 163/00

C 0 9 J 7/02 Z

C 0 9 J 183/10

H 0 1 L 21/60 3 1 1 W

H 0 5 K 3/32 B

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 12 月 10 日 (2004.12.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

式 (I) で示される構造単位および式 (II) で示される構造単位が不規則に配列されたポリイミドにおける式 (I) で示される構造単位と式 (II) で示される構造単位との割合がモル比で 5 : 95 ~ 50 : 50 の範囲である請求項 1 記載の電子部品用接着剤。